

銅鑼園區台灣納美仕公司 新廠落成啟用

Namics Corporation Held an Opening Ceremony for Its New Fab at the Tongluo Science Park

文 · 圖 / 投資組 曹小琴、吳琺珊



▲台灣納美仕公司銅鑼園區新廠外貌

銅鑼園區台灣納美仕公司於 102 年 12 月 13 日舉行新廠落成啟用典禮，由該公司董事長小田嶋壽信、總經理花田薰、經濟部投資業務處處長邱一徹、苗栗縣副縣長林久翔、潤泰集團總裁尹衍樑、科管局主任秘書張金豐等人共同剪綵。

台灣納美仕公司係由日商 Namics Corporation 所投資，Namics Corporation 於 1947 年成立於日本新潟縣，主要從事研發及製造電子零件與設備所必需的絕緣、導電材料，在經營策略及客戶服務上，以長期穩定供應產品、新產品開發及提高對客戶品質改善要求的處理速度為優先。該公司產品行銷世界各地，外銷台灣的比例達 70% 以上。

為提供台灣客戶迅捷完善的服務及擴展市場，特別投資新台幣 2.86 億元於銅鑼園區興建廠房，主要引進晶片底部填膠、LCD 驅動 IC 底部填膠等半導體產品封裝之重要材料，可增加晶片的信賴度，技術門檻高，將有助於台灣半導體業在生產與後端封裝的垂直整合與降低生產成本，對促進半導體產業競爭力極有助益。新廠面積達 23,657 平方公尺，位於竹科與中科之間，可就近提供兩大園區內半導體廠商及封裝業者產品及服務。



▲台灣納美仕小田嶋壽信董事長（中）、花田薰總經理（左二）、經濟部投資業務處邱一徹處長（左一）、潤泰集團尹衍樑總裁（右二）、科管局張金豐主任秘書（右一）等人共同剪綵。